



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



位数: 9

屏蔽带种类: 三层阻隔

底部端接类型: 印刷电路插针

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]

产品特性

产品类型特性

块型	带支座的平底
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

级数	1
位数	9
行数	1

电气特征

工作电压	300 V, 600 V
------	--------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	垂直
屏蔽带种类	三层阻隔



接触件特性

端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	5 A, 25 A

端接特性

底部端接类型	印刷电路插针
--------	--------

机械附件

顶部端接类型	扁平组合头
安装选项	无
螺钉电镀材料	铬酸锌
螺钉材料	钢
螺纹尺寸	6-32
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	9.53 mm[.375 in]

尺寸

产品长度	87.27 mm[3.436 in]
线径	22 – 12 AWG

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

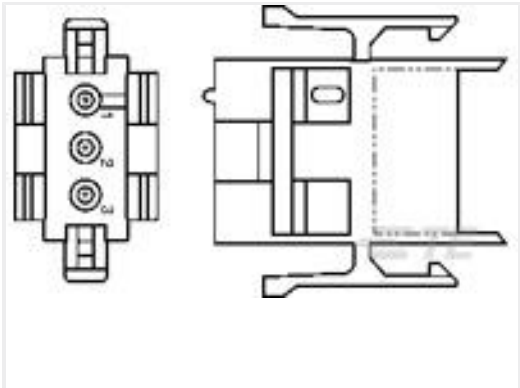
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

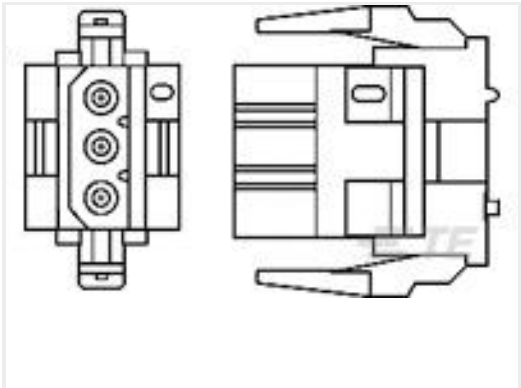
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-640507-0
02P MR II CAP HSG



TE 产品编号1-640517-0
02P MR II PLUG HSG



TE 产品编号YDTS24W11-02SBV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

6PCV-09-002=BRASS COMBO,NKL PL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546262-3_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546262-3_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546262-3_P.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本

机构认证

UL

英文版本